# ⑩日本国特許庁(JP)

@特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-270249

Mint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)12月2日

H 01 L 21/66 G 01 N 21/88 J E 7013-4M 2107-2 J

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全9頁)

会発明の名称

パターン検査用データ作成方法およびパターン検査装置

②特 頤 平2-71268

**20**出 願 平 2 (1990) 3 月 20 日

@発明者 谷□

雄三

東京都小平市上水本町5丁目20番1号 株式会社日立製作

所武蔵工場内

@発明者 吉沢

明彦

東京都青梅市藤橋3丁目3番地2 日立東京エレクトロニ

クス株式会社内

勿出 願 人 株式会社日立製作所

日立東京エレクトロニ

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

東京都青梅市藤橋3丁目3番地2

クス株式会社

個代理 人

題人

መ出 .

弁理士 筒井 大和

明神を

1. 発明の名称

パターン検査用データ作成方法およびパターン 検査装置

- 2. 特許請求の範囲

ン検査用データ作成方法。

- 3. 被検査物の被検査領域に形成されたパターンの外観検査に先立ち、前記被検査領域に配置された繰り返し領域のパターン検査用データを作成するパターン検査用データ作成方法であって、前記繰り返し領域全体の位置整理が求まっている場合には、その座標点における関係を取り込

み、その座標点内におけるパターンピッチをパ ターンの繰り返しピッチとして自動的に抽出す ることを特徴とするパターン検査用データ作成 方法。

- 5. 被検査物の被検査領域に配置された繰り返し 領域のパターン検査用データを参照しながら前 記被検査領域に形成されたパターンの外観を検 査するパターン検査装置であって、前記被検査 領域における任意の検出点の画像を取り込む光

ては、「キャド アズ ザ ファウンデイションフォー クオリティ アシュアランス インブイエルエスアイ ファブリケイション (CAD AS THE FOUNDATION FOR QUALITY ASSURANCE IN VLS i FABLICATION)」 (Conference on Microlithography of the International Society for Optical Engineering, March 1984) に記載がある。

従来のパターン検査方法は、上記文献に記載されているように、例えば半導体ウェハ上に形成成れたパターンの外観検査に先だって、半導体集積回路装置の全価域の検査用で基づいて半導体集積回路装置の全価域の検査用データを自動的に作成した後、その検査用での外観を検査しながらパターンを画像処理してその外観を検査していた。

ところで、半導体ウェハに形成された各半導体チップのパターン外観検査方法には、例えば検査 特度を向上させる観点から2チップ比較検査と2 セル比較検査とを組み合わせて行う場合がある。 2チップ比較検査は、異なる半導体チップ内のパ

## 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、パターン検査技術に関し、特に、半 導体集積回路装置のパターン検査技術に適用して 有効な技術に関するものである。

〔使来の技術〕

例えば半導体集積回路装置に形成された所定パ ターンの外観を検査するパターン検査技術につい

ターン同士を比較する検査方法であり、2セル比 較檢査は、各半導体チップ内の所定領域内におい て隣接するパターン同士を比較する検査方法であ る。例えばメモリセルナレイのように同一形状の パターンが繰り返し配置された領域(以下、繰り 返し質量という)においては、2セル比較検査に よってパターンの外観を検査する場合がある。こ れは、繰り返し領域内における隣接パターン同士 はパターンが酷似しているので、2チップ比較検 査よりも検査特度を良好にすることができるから である。このため、このようなパターン検査に際 しては、半導体チップ内における繰り返し領域の 位置座標や繰り返し領域内のパターンピッチ等の 検査用データが必要となる。すなわち、このよう なパターン検査には、繰り返し領域の検査用デー タを必要とする。

[発明が解決しようとする課題]

ところが、上記従来の技術においては、以下の 問題があることを本発明者は見い出した。

すなわち、従来は、パターン検査用データの作

成に際して所定領域の検査用データのみを作成することについて充分な配慮がされておらず、例えば繰り返し領域のみの検査用データを作成する場合には、CADデータに基づいて作成された半導体集積回路装置の全領域の膨大な検査用データの中から繰り返し領域のデータを探し出さねばならず、その作成に多大な時間と労力とを要する問題があった。

また、CADデータから検査用データを作成するプログラムに、所定領域のみの検査用データを抽出するためのプログラムを組み込むことも考えられるが、CADシステムは、各社異なるので、例えば他社のCADシステムにデータ抽出用プログラムを組み込むことは不可能である問題があった。

本発明は上記課題に着目してなされたものであ り、その目的は、被検査物上に形成されたパター ンの検査時間を大幅に短縮することのできる技術 を提供することにある。

本発明の他の目的は、上記パターンの検査の作

中から代表点を設定し、その代表点を通過して二次元方向に延びる線上におけるパターンの周期性を調査することにより、前記録り返し領域全体の位置座標を自動的に抽出するパターン検査用データ作成方法である。

## (作用)

上記した発明によれば、被検査物自体から繰り返し領域の検査用データのみを自動的に抽出するので、繰り返し領域のみの検査用データの作成に際して、例えばCADデータのようなパターン段計データを調査する必要もないし、繰り返し領域のみの検査用データを抽出するためのデータ抽出用プログラムを作成する必要もない。

#### 〔実施例1〕

第1図は本発明の一実施例であるパターン検査 製置の構成図、第2図は被検査物の繰り返し領域 を示す要部平図図、第3図は第2図に示した繰り 返し領域内のパターンを示す拡大部分平面図、第 4図(a)、(b)は繰り返し領域の検査用データを自動 抽出する工程を示す被検査物の要都平面図、第5 業効率を大幅に向上させることのできる技術を提供することにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特 数は、明細書の記述および添付図面から明らかに なるであろう。

#### [限額を解決するための手段]

本願において開示される発明のうち、代表的な ものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりで ホス-

図(a)、 (b) はパターンの繰り返しピッチの自動抽出を説明する説明図、第6図(a) 〜 (g) は繰り返し領域全体の位置座標の自動抽出を説明する説明図である。

第1図に本実施例1のパターン検査装置1を示す。

基合 2 上には、互いに直交する方向に移動可能な X Y ステージ 3 a . 3 b が設置されている。 Y ステージ 3 b 上には、 数置合 4 が設置されており、 数置合 4 上には、 半導体ウェハ (被検査物) 5 が、 その主面を上に向けた状態で保持されている。

半導体ウェハ 5 には、例えば第 2 図に示すような半導体チップ(被検査領域) 6 が複数形成されている。各半導体チップ 6 には、例えば二個のメモリセルアレイ(繰り返し領域) 6 a 1, 6 a 2 が配置されている。第 2 図の座標(X S 1, Y S 1)、(X E 1, Y E 2)等は、メモリセルアレイ 6 a 1 の位置座標(検査用データ)を示し、座標(X S 2, Y S 1)、(X E 3, Y E 2)等 3, Y E 2)、(X E 3, Y E 2)等

は、メモリセルアレイ 6 a a の位置座標(検査用 データ)を示している。

メモリセルアレイ 6 a 1, 6 a 2 内には、第 3 図に示すように、同一形状のパターン 6 b が、第 3 図の X 方向に繰り返しピッチ(検査用データ) P X で配置され、 Y 方向線り返しピッチ(検査用データ) P Y で配置されている。 ただし、 波線で囲まれた 領域 A における パターンを上記パターン 6 b の織り返し基本パターンとする。

パターン検査装置1の報置合4の上方には、半導体ウェハ5の主面の状態を画像データとして取り込むための光学系7が配置されている。光学系7は、照明光源7aと、照明光を集光する集光レンズ7bと、照明光と半導体ウェハ5の主面に投影するとともに、反射光を拡大する対物レンズ7dと、その反射光を受光を拡大する対物レンズ7dと、その反射光を受光して光信号を電気信号に変換する受光部7eとを備えている。

受光部?eは、例えばCCD (Charge Coupled

れたパターンの画像信号と、選延メモリ部11から伝送されたパターンの画像信号とを比較、すなわち、互いに隣接するパターンの各々の画像信号 を比較し、両面像間の相対的な位置ズレ量を検出する検出部である。

ズレ補正部14は、ズレ検出部12の出力信号 に応じて、遅延メモリ部11から伝送された画像 信号を遅延または速めるように微劇整してズレ補 正を行う補正部である。

欠陥検出部10は、A/D変換部9から伝送されたパターンの画像信号と、ズレ補正部14から伝送されたパターンの画像信号とを比較、すなわち、互いに跨接するパターンの各々の画像信号を比較し、差異がある場合には、それを欠陥候補として出力する検出部である。

画像メモリ部13は、A/D変換部9から伝送された画像信号を記憶するメモリ部であり、主制物部15に電気的に接続されている。

主制御部15は、後述する方法により、面像メモリ部13内に格納された検出点の画像データか

運転メモリ部11から出力された面像信号は、 ズレ補正部14を介して欠陥検出部10に伝送さ れるとともに、ズレ検出部12を介してズレ補正 部14に伝送されるようになっている。 遅延メモ り部11は、A/D変換部9から出力された画像 信号を一時記憶するメモリ部であり、その出像信 は、入力よりも繰り返しピッチ分だけ前の画像信 号が出力されるように創むされている。

ズレ検出部12は、A/D変換部9から伝送さ

らメモリセルアレイのパターンの繰り返しピッチ およびメモリセルアレイの位置座標等の検査用デ ータを自動抽出する制御部であり、例えばマイク ロコンピュータ・システムによって構成されている。

次に、本実施例 1 のパターン検査用データ作成 方法を第 1 図~第 6 図により説明する。

主制都部 1 5 は、画像メモリ部 1 3 に格納された各検出点 D<sub>1</sub> ~ D<sub>10</sub> の画像信号年に、 X Y 方向

におけるパターンの周期性を、例えばフーリエ変換あるいは自己相関関数年の周期性を求めるために通した数学的手法により調査する。この際、6 a 内に存在し、その検出点内のパターンが第 5 図(色に示すように周期性を有する場合には最り取るに関するの数数倍の周期で明瞭な極大値を有する曲線を得る。

一方、顔をされた検出点がメモリセルアレイ 6 a.. 6 a. 内に存在しない場合には、一般に、第 5 図 O) に示した明瞭な極大値を有する曲線は得られない。なお、 Y 方向も同様である。

メモリセルアレイ 6 a .. 6 a . 全体の位置座標を自動的に抽出するには、例えば第 6 図(4)~(4)のようにする。なお、ここでは、説明を簡単にするため、 X 方向の座標を抽出する方法を説明するが、 Y 方向の座標も同様にして抽出することができる。

第6図(3)は第4図(3)に示したX-X線上における元の関像信号の一部を示し、第6図(3)はその関像信号を繰り返しピッチPX分だけ遅らせた画像信号である。なお、Bは非繰り返し領域、Cはメモリセルアレイ6 a 1、6 a 2 の領域を示す。

まず、第6図(Q)、(Q)に示した両面像信号の差を とり、第6図(C)に示すような信号波形を得る。

続いて、その差分値の絶対値が一定以上となる 領域を求め、第6図的に示すような矩形状の二値 デジタル信号を得る。

ここで、第6図のでは、同図ので示した非繰り返し領域Bが正確に求められていないので、第6図のに示した二位デジタル信号を拡大し、分割されていた信号領域を第6図のに示すように結合する。その後、拡大量と同じ量だけ信号領域を縮小

1. 6 a 2 内点と判定する。そして、主制勧部 1 5 は、メモリセルアレイ 6 a 1. 6 a 2 内点におけるパターン 6 b の X Y 方向の各ピッチをパターン 6 b の繰り返しピッチ P X 、 P Y として自動的に抽出する。

続いて、主制御部15は、その代表点を通過してXY方向に延びるXーX線上、YーY線上に取けるパターンの画像をその各々の線上に沿って頭次入力し、その周期性を調査する。この結果、主制御部15は、メモリセルアレイ6a;全体の位置座標(XS1、YE1)、(XE1、YE1)、(XE1、YE1)、(XE1、YE1)、(XE1、YE1)、(XE1、YE1)を自動的に抽出する。

し、第6図(f)に示す信号を得る。さらに、第6図 (f)の信号では、非線り返し領域Bが実際よりも繰 り返しピッチPX分だけ広くなっているので、そ の信号領域を繰り返しピッチPX分だけ狭めて第 6図(E)に示す信号を得る。この結果、メモリセル アレイ 6 a., 6 a. の領域Cと非繰り返し領域B との弁別を行うことができ、メモリセルアレイ 6 a., 6 a. のX方向の座標を求めることができる。

パターン検査装置 1 は、このようにして得られたメモリセルアレイ 6 a i、 6 a a の検査用データに基づいて、例えば半導体チャプ 6 に形成されたメモリセルアレイ 6 a i、 6 a a 内の互いに隣接するパターン 6 b 、 6 b を比較してパターンの外観を検査する。

このように本実施例1によれば、パターン検査に先だって、半導体ウェハ5自体からメモリセルアレイ 6 a 1, 6 a 2 の検査用データを自動的に抽出することにより、メモリセルアレイ 6 a 1, 6 a のみの検査用データの作成に際して、例えばCADデータのようなパターン設計データを調査す

# 特閒平3-270249 (6)

る必要もないし、メモリセルアレイ 6 a i. 6 a a のみの検査用データを抽出するためのデータ 抽出 用プログラムを作成する必要もないので、パターン検査の作業効率を大幅に向上させることが 可能となる。この結果、半導体集積回路装置の開発期間を大幅に短縮することが可能となる。

#### (実施例2)

ところで、前記実施例1においては、メモリセルアレイ内点の座標を自動的に探索した場合について説明したが、例えばメモリセルアレイ内点の座標が求まっている場合には、以下のようにしても良い。

すなわち、まず、メモリセルアレイ内点の座標をキーボード(図示せず)等から人手入力したの座標を第1図に示したパターン検査装置1の光学系ではより取り込む。そして、取り込まれた西側で間像メモリ部13に格納する。主制御部15は、画像メモリ部13内に格納されたメモリセル

格納する。主制御郎15は、画像メモリ部13内 に格納された画像アータからパターンの繰り返し ピッチPX、PYを自動的に抽出する。

したがって、本実施例 3 によっても前記実施例 1 と同様の効果を得ることが可能となる。

#### 〔実施例4〕

また、メモリセルアレイの検査用データを自動 抽出する方法として、以下のようにしても良い。

すなわち、まず、基準となるメモリセルアレイが形成された半導体ウェハ(以下、基準ウェハという)を第1図に示したパターン検査装置1の設置合4上に保持し、光学系でにより基準となるメモリセルアレイ(図示せず)の全体画像を取り込み、その画像データを基準画像データとして画像メモリ部13の所定エリヤに格納する。

次に、基準ウェハに代えて、検査対象の半導体 ウェハを敷置台4に保持した後、例えば光学系7 により半導体チップ6の全体面像を取り込み、そ の面像データを面像メモリ部13の所定エリヤに 格納する。主制御部15は、その半導体チップ6 アレイ内点の画像データからパターンの繰り返し ピッチPX、PYを自動的に抽出する。また、主 制御部15は、メモリセルアレイ内点を通過して XY方向に延びる線上におけるパターンの周期性 を調査することにより、メモリセルアレイ 6 a... 6 a. 全体の位置座標を自動的に抽出する。

したがって、本実施例 2 によっても前記実施例 1 と同様の効果を得ることが可能となる。

## 〔実施例3〕

ところで、前記実施例1.2においては、メモリセルアレイ 6 a i. 6 a e 全体の位置座標を自動的に抽出した場合について説明したが、例えばメモリセルアレイ 6 a i. 6 a e 全体の位置座標が求まっている場合には、以下のようにしても良い。

すなわち、まず、メモリセルアレイ 6 a i, 6 a c の位置座標をキーボード (図示せず) 等から人手入力し、その座標点の画像を第1 図に示したパターン検査装置1の光学系7により取り込む。そして、取り込まれた画像データを信号処理部 8 および A / D 変換部 9 を介して画像メモリ部 1 3 に

の全体面像データから基準画像と同一画像となる 領域を自動的に探し出し、探し出された領域の 像データから繰り返しピッチや繰り返し領域の位 優座稼等の検査用データを自動的に抽出する。

したがって、本実施例4によっても前記実施例 1と同様の効果を得ることが可能となる。

以上、本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例1~4に限定されるものではなく、その要旨を 逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいう までもない。

例えば、前記実施例1~4においては、繰り返し領域をメモリセルアレイとした場合について説明したが、これに限定されるものではなく種々変更可能であり、例えば繰り返し領域をCCD等の操像業子アレイとしても良い。

また、前記実施例1~4においては、説明を簡単にするため、メモリセルアレイを二個とした場合について説明したが、これに限定されるものではなく種々変更可能である。

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野である半導体集積回路装置のパターン検査技術に適用した場合について説明したが、これに限定されず種々適用可能であり、例えばマスクやレチクル等の他の製品のパターン検査技術に適用することも可能である。

#### (発明の効果)

本順において開示される発明のうち、代表的な ものによって得られる効果を簡単に説明すれば、 下記のとおりである。

・・・照明光觀、 7 b・・・集光レンズ、 7 c・・・ハーフミラー、 7 d・・・対物レンズ、 7 e・・・受光部、 8・・・信号処理部、 9・・・A
/ D 変換部、 1 0・・・欠陥検出部、 1 1・・・ 遅延メモリ部、 1 2・・・ズレ検出部、 1 3・・・ ・画像メモリ部、 1 4・・・ズレ補正部、 1 5・・・主制御部、 A 、 B・・・領域、 C・・・非級 り返し領域、 D 、 ~ D 、・・・・検出点、 P X ・ P

代理人 弁理士 筒 井 大 和

ことが可能となる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例であるパターン検査 装置の構成図、

第2回は被検査物の繰り返し領域を示す要都平 面図、

第3図は第2図に示した繰り返し領域内のパタ - ンを示す拡大部分平面図、

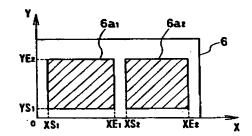
第4図(a)、(b)は繰り返し領域の検査用データを 自動抽出する工程を示す被検査物の要部平面図、

第 5 図 (a) . (b) はパターンの繰り返しピッチの自動抽出を説明する説明図、

第6図(8)~図は繰り返し領域全体の位置座標の自動抽出を説明する説明図である。

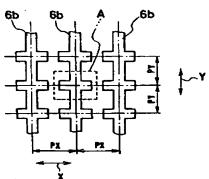
1・・・パターン検査装置、2・・・基合、3 a・・・Xステージ、3 b・・・Yステージ、4 ・・・ 数置合、5・・・半導体ウエハ(被検査物 )、6・・・半導体チップ(被検査領域)、6 a 1,6 a c・・・パターン、7・・・光学系、7 a

# 第 2 図



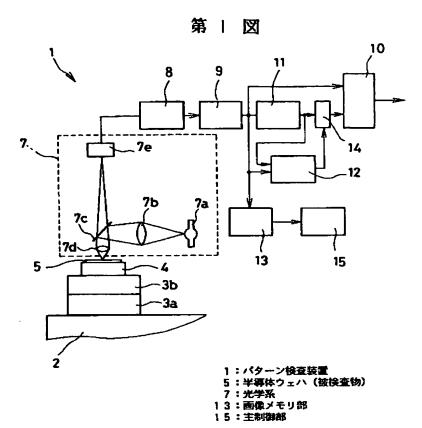
6 a, 6 a₂:メモリセルアレイ (繰り返し領域)

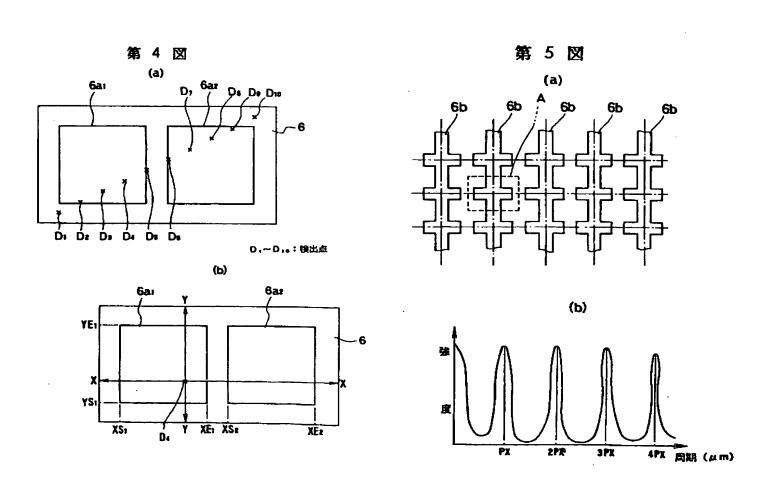
# 第 3 図

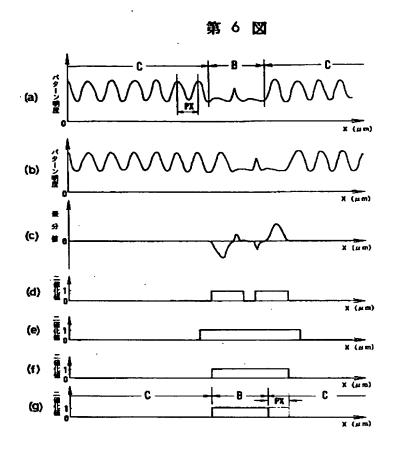


8 b:パターン PX, PY:パターンの繰り返しピッチ

# 特閒平3-270249 (8)







【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成10年(1998)10月23日

【公開番号】特開平3-270249

【公開日】平成3年(1991)12月2日

【年通号数】公開特許公報3-2703

【出願番号】特願平2-71268

【国際特許分類第6版】

H01L 21/66

G01N 21/88

(FI)

. . . .

H01L 21/66 G01N 21/88

Е

#### 手 統 補 正 曹

平成9年3月18日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

平成2年 特許額 第71268号

2. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 (510) 株式会社 日 立 馥 作 所名 称 日立東京エレクトロニクス株式会社

8.代理人

**〒160** 

住 所 東京都新宿区西新宿7丁目22番45号

N. S. Excel 301

筒井国際特許事務所(含\$366-0787)

氏名 (8000)弁理士 筒 井 大 和

- 4. 棉正命令の日付 自発
- 5. 補正により増加する請求項の数 7
- 6. 補正の対象 明報書の発明の名称の類、特許請求の範囲の棚、 発明の詳細な説明の掲および図面の簡単な説明の 類

- 7. 補正の内容
- (1) 発明の名称「パターン検査用データ作成方法およびパターン検査装置」を「外観検査方法および外徴検査装置」に補正する。
- (2). 特許請求の範囲を別紙の通りに補正する。
- (3)、明細曹錦4頁第15行の「パターン」を「外観」に補正する。
- (4)、明細書第4頁第16行の『パターン』を『パターンの外観』に補正する。
- (5). 明細旁第8 頁第1 0 行~第 9 頁第 5 行の「請求項・・・である。」を以下の 通りに特正する。

「本発明の外観検査方法は、被検査物上に形成された繰り返しパターンの外 観を検査する方法であって、前記録り返しパターンを検出してその繰り返し ピッチを算出し、数算出したピッチの情報に基づいて、前記録り返しパター ンを検出して得た画像信号に対して前記ピッチの整数倍ずらした画像信号を 作成し、前記ずらした画像信号と前記録り返しパターンを検出して得た画像 信号とを比較することにより前記録り返しパターンの外観を検査するもので ある。」

- (8). 明知書第10頁節 5 行の「パターン検査製置」を「パターン検査製置 (外観 検査製図)」に幅正する。
- (7). 明細書第24頁第15行の「パターン検査装置」を「パターン検査装置(外収検査装置)」に補正する。

(以上)

#### (知 転)

#### 2. 特許請求の範囲

1. 放検査物上に形成された繰り返しパターンの外観を検査する方法であって、 前記載り返しパターンを検出してその繰り返しピッチを発出し、顔算出し たピッチの特製に基づいて、前記型り返しパターンを検出して得た回像信号 に対して前配ピッチの整数倍ずらした画像信号を作成し、

<u>前配ずらした回像信号と前記録り返しパケーンを検出して得た回像信号と</u> <u>を比較することにより前配録り返しパターンの外類を検査することを特徴と</u> <u>する外観検査方法。</u>

- 2. 前記すらした関係信号と前記録り返しパターンを検出して得た函象信号と を比較して前記録り返しパターンが存在する領域を求め、该領域内において 前記録り返しパターンの外額を検査することを特徴とする請求項1記載の外 額録者方法。
- 3. 前記ピッチは前記録り返しパターンを検出して得られた回像信号の周期性 により求めることを特徴とする請求項1記載の外観検査方法。
- 4. 前紀練り返しパターンを検出して得られた面像信号の周期性が所定の範囲 内である領域を求め、超領域内において前紀録り返しパターンの外限を検査 することを特徴とする頭求項1記載の外報検査方法。
- 5. 複数変物上に形成された親り返しパターンの外数を検査する方法であって、 繰り返しパターンを検出して得た基準国像信号と同一国像信号となる領域を 被検登領域から雰出することにより繰り返しパターンが存在する領域を求め、 該領域内において前記載り返しパターンの外間を検査することを特徴とする 外報検査方法。
- 6. 核検査告上に形成された繰り返しパターンの外観を検査する方法であって、 前配繰り返しパターンのピッチの特報に基づいて前配繰り返しパターンの 存在する領域を算出し、

<u> 該算出した領域内で前記録り返しパターンの2つの</u>國像信号を比較するこ とにより、前配級り返しパターンの外観を検査することを特徴とする外観検 変方法。

12. <u>阿凡画像作成手段が、阿記画像信号発生手段で現ました画像信号と前記ピッチの整数倍ずらした</u>画像信号とを比較して相対的なずれを補正するずれ補 正部を有していることを特徴とする請求項1]記載の外報検査数量。

ORLE)

- 7. <u>的民ピッチの情報が、前記録り返しパターンを検出して得られた</u>商保保号 <u>に基づいて、演算により求めた情報であることを特徴とする翻求項</u>8記載の 外額検査方法。
- 8. 前尼ピッナの情報が、子の設定された情報であることを特徴とする情求項 8. 配数の外数検査方法。
- 9. 前記録り返しパターンピッチを算出するパターンの位置情報が、予め設定 された情報であることを特徴とする請求項6記載の外収検査方法。
- 10. 被検索物上に乗り返して影成されたパターンの外間を検査する方法であって、・

<u>前記パターンのうち第1のパターンを検出して得た該第1のパターンの所</u> 使信号を配保し、

前起第1のパターンに対して前起所定のピッチ離れた第2のパターンを検 出して第2の関発は与を作成し、

前記記憶した第1の回復信号と前記検出した第2の画象信号とを用いて前 記憶り返し形成されたパターンの外観を検査することを特徴とする外観検証 方法。

11. 被検索物上に形成された機り返しパターンの外観を検査する外観検査験型であって、

前記録り返しパターンを検出して関係信号を発生する関係信号発生手段と、 前起発生した画像信号から前配被検査物上で前記録り返しパターンが存在 する領域を判定する領域判定手段と、

<u> 鐵領観判定手段で判定した前記録り返しパターンが存在する領域内で、前</u> 記画像個号から前記パターンの繰り返しのピッチを算出する算出手段と、

数算出于及で算出したビッチの情報に基づいて同記回復信号発生手段で発生した通復信号に対して前記ピッチの整数倍ずらした画像信号を作成する関 像作成手段と、

該豊数倍ずらした画像信号と前配画像信号拠生手段で発生した画像信号と を比較して前配飾り返しパターンの欠陥を検査する欠陥検査手段とを備えた ことを特徴とする外観検査装備。

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.